附件

2017年中国电子质量品牌建设高峰论坛

参会回执

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称**  **（盖章）** |  | | | | | |
| **通信地址** |  | | | | **邮 编** |  |
| **联系人** |  | | | | **电 话** |  |
| **电子邮箱** |  | | | | **手 机** |  |
| **出席论坛人员名单** | | | | | | |
| **姓 名** | **部 门** | **职 务** | **电 话** | **手 机** | | **电子邮箱** |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| **注1：**请各参会单位务必于**2017年9月18日**之前将参会人员信息发送至论坛指定邮箱:yyyhuangtian@163.com 或传真至：010-68273279，以便会议安排。  **注2**：中国科技会堂备有收费停车场，停车位有限，请尽量乘坐公共交通前往。 | | | | | | |